CONDUCTIVE ANTIREFLECTION FILM

Patent number:

JP2001154001

Publication date:

2001-06-08

Inventor:

OKANIWA MASAYUKI; NAKAOKA HIROAKI;

KANETANI MOTOTAKA

Applicant:

FUJI PHOTO OPTICAL CO LTD; SANO FUJI KOKI CO

LTE

Classification:

- international:

G02B1/11; G02B1/10; (IPC1-7): G02B1/11

- european:

Application number: JP19990340944 19991130 Priority number(s): JP19990340944 19991130

Report a data error here

Abstract of JP2001154001

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a conductive antireflection film which can prevent surface reflection of external light as well as suppresses inner reflection to a low value and which can prevent production of a ghost image, even when the film is formed on the surface of a flat CRT by forming first and second layers one of which is a light-absorbing layer, forming third and fourth layers one of which is a light-absorbing layer, and further forming fifth and sixth layers of dielectric layers having prescribed different refractive indices from each other. SOLUTION: This antireflection film is produced by successively laminating on a glass substrate G, a layer of titanium nitride (TiNx) as a first layer, a layer of silicon nitride (SiNx) as a second layer, a layer of silicon oxide (SiO2) as a third layer, a layer of nickel oxide (NiaOx) as a fourth layer, a layer of titanium oxide (TiO2) as a fifth layer, and a layer of silicon oxide (SiO2) as a sixth layer. The thickness of the first layer functioning as a light-absorbing layer is set to 5 to 25 nm, and the thickness of the fourth layer functioning as a light-absorbing layer is set to 5 to 50 nm.

実施例1

SiO ₂	6層
TiO ₂	5層
NiOx	4層
SiO ₂	3層
SiNx	2層
TilNx	1層
G	

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

1 family member for: JP2001154001

Derived from 1 application

1 CONDUCTIVE ANTIREFLECTION FILM

Inventor: OKANIWA MASAYUKI; NAKAOKA

HIROAKI; (+1)

EC:

Applicant: FUJI PHOTO OPTICAL CO LTD; SANO

FUJI KOKI CO LTD

IPC: G02B1/11; G02B1/10; (IPC1-7): G02B1/11

Publication info: JP2001154001 A - 2001-06-08

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-154001

(P2001-154001A) (43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int. Cl. 7

G02B 1/11

識別記号

FΙ

テーマコード (参考)

G02B 1/10

A 2K009

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全8頁)

(21)出願番号

特願平11-340944

(22)出願日

平成11年11月30日(1999.11.30)

(71)出願人 000005430

富士写真光機株式会社

埼玉県大宮市植竹町1丁目324番地

(71)出願人 591240353

佐野富士光機株式会社

栃木県佐野市小中町700番地

(72)発明者 岡庭 正行

埼玉県大宮市植竹町1丁目324番地 富士

写真光機株式会社内

(74)代理人 100097984

弁理士 川野 宏

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性反射防止膜

(57)【要約】

【目的】 第1層と第2層の一方、第3層と第4層の一方を各々光吸収層とし、さらに第5層および第6層を互いに異なる所定屈折率の誘電体層とすることで、平面状プラウン管の表面に形成した場合にも、外光の表面反射を防止し得るととともに、内面反射をも低い値に抑えてゴースト現象の発生を防止し得る導電性反射防止膜を得る。

【構成】 ガラス基体G上に、第1層として窒化チタン (TiNx) からなる層を、第2層として窒化ケイ素

(SiNx) からなる層を、第3層として酸化ケイ素

(SiO₂) からなる層を、第4層として酸化ニッケル

(NiOx) からなる層を、第5層として酸化チタン

(TiO₂)からなる層を、第6層として酸化ケイ素

(SiO₂) からなる層を順次積層形成してなるものである。光吸収層として機能する第1層の厚みは $5\sim25$ nmに設定され、また、光吸収層として機能する第4層の厚みは $5\sim5$ 0 nmに設定される。

実施例1

SiO ₂	6層
TiO ₂	5層
KOIM	4層
SiO ₂	3層
SiNx	2層
TINX	1層
G	

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス基体上に、該ガラス基体側から順に、第1層から第6層まで積層されてなる光反射防止膜であって、

1

前記第1層と第2層のうち一方が光吸収層として機能するTiNx層、他方がSiNx層からなり、

前記第3層と第4層のうち、一方が光吸収層として機能 する遷移金属の酸化物または窒化物からなる層、他方が Siの酸化物または窒化物からなる層からなり、

前記第5層は屈折率nが1.9~2.7の誘電体層から 10 なり、

前記第6層は屈折率nが1.35~1.7の誘電体層からなることを特徴とする導電性反射防止膜。

【請求項2】 ガラス基体上に、該ガラス基体側から順に、第1層から第6層まで積層されてなる光反射防止膜であって、

前記第1層と第2層のうち一方が光吸収層として機能するTiNx層、他方がSiNx層からなり、

前記第3層と第4層のうち、一方が光吸収層として機能 する遷移金属の酸化物または窒化物からなる層、他方が 20 Siの酸化物または窒化物からなる層からなり、

前記第5層がTiO2層からなり、

前記第6層がSiO。層からなることを特徴とする導電性反射防止膜。

【請求項3】 前記第1層がTiNx層、前記第2層がSiNx層、前記第3層がSiO2層、前記第4層がNiOx層であることを特徴とする請求項1記載の導電性反射防止膜。

【請求項4】 前記第1層がTiNx層、前記第2層が SiNx層、前記第3層がNiOx層、前記第4層がS 30 iO₂層であることを特徴とする請求項1記載の導電性 反射防止膜。

【請求項5】 前記第1層がSiNx層、前記第2層がTiNx層、前記第3層がSiNx層、前記第4層がTiNx層であることを特徴とする請求項1記載の導電性反射防止膜。

【請求項6】 前記第1層がTiNx層、前記第2層がSiNx層、前記第3層がSiO2層、前記第4層がCr2O。層であることを特徴とする請求項1記載の導電性反射防止膜。

【請求項7】 前記第1層または前記第2層に位置する 光吸収層の膜厚が $5\sim25$ nmに設定されていることを 特徴とする請求項1から6のうちいずれか1項記載の導 電性反射防止膜。

【請求項8】 前記第3層または前記第4層に位置する 光吸収層の膜厚が $5\sim60$ nmに設定されていることを 特徴とする請求項1から7のうちいずれか1項記載の導 電性反射防止膜。

【請求項9】 前記光吸収層が、波長が550nmの光 他、ガラス材12と反射防止膜11の界面において内面に対し、45~65%の光透過率を有し、膜全体の内面 50 反射し、その後蛍光層13において内面反射して反射防

反射率が10%以下とされたことを特徴とする請求項1 記載の導電性反射防止膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ブラウン管等の表面に形成される電磁遮蔽効果を有する導電性反射防止膜に関し、詳しくは、光吸収層を用いるタイプの導電性反射防止膜に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、ブラウン管表面の反射防止と電磁波遮蔽は、透明な多層誘電体膜よりなる反射防止膜をガラス基体上に形成することにより行われていたが、この種の反射防止膜においては、低反射となる波長範囲を広くするためには、反射防止膜を構成する層数を例えば数十層とする必要があり、これに伴って製造コストが大幅に増加するという問題があるため、最近では酸窒化チタン等からなる光吸収層を用いるタイプの反射防止膜が使用されるようになってきている(特開平10-87348号公報)。

【0003】ところで、最近、表面を平面に近い形状としたブラウン管が注目されており、このようなブラウン管の表面に形成するための導電性反射防止膜の開発が急務とされている。このような平面状のブラウン管は、機械的強度を得るために中心部と周辺部の厚みが大きく異なっており、蛍光面からの光強度を均一とするためにガラス材の光透過率が大幅に高いものとされているが、ブラウン管管面トータルとしての光透過率は従来のものと略同様の値とする必要があることから上記導電性反射防止膜の光透過率はガラス材の光透過率の増加に応じて低減させる必要がある。

【0004】そこで、上記公報記載の従来技術のものでは、酸窒化チタン膜とシリカを主成分とする膜をそれぞれ所定の膜厚としたものを反射防止膜として用い、外光に対する反射率(以下表面反射率と称する)は低い値を維持したまま、その光透過率を50%程度(従来の反射防止膜では例えば75%)まで低下させることを可能としている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、反射防40 止膜として光吸収層を用いた場合には、誘電体層を用いた場合と異なり、表面反射率と内部蛍光面からの光に対する反射率(以下内面反射率と称する)とは一致しな

【0006】例えば、上記公報記載のものでは、内面反射率が16~20%程度と大きくなってしまい、その結果、図15に示すように、電子線が蛍光層13に入射することにより発生する光において、ガラス材(ガラス基体)12と反射防止膜11をそのまま透過する光T1の他、ガラス材12と反射防止膜11の界面において内面反射し、その後蛍光層13において内面反射して反射防

3

止膜11を透過する光T2が生じることから、いわゆる ゴースト現象が生じてしまう。

【0007】本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、平面形状のブラウン管の表面に形成する場合にも、外光の表面反射を充分防止し得るとともに、内面反射をも低い値に抑えてゴースト現象の発生を防止し得る導電性反射防止膜を提供することを目的とするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の導電性反射防止 10 膜は、ガラス基体上に、該ガラス基体側から順に、第1 層から第6層まで積層されてなる光反射防止膜であって、前記第1層と第2層のうち一方が光吸収層として機能するTiNx層、他方がSiNx層からなり、前記第3層と第4層のうち、一方が光吸収層として機能する遷移金属の酸化物または窒化物からなる層、他方がSiの酸化物または窒化物からなる層、他方がSiの酸化物または窒化物からなる層からなり、前記第5層は屈折率nが1.9~2.7の誘電体層からなり、前記第6層は屈折率nが1.35~1.7の誘電体層からなることを特徴とするものである。 20

【0009】また、前記第5層は TiO_2 層から、前記第6層は SiO_2 層から各々なるように構成することが好ましい。好ましい具体的態様としては以下の4つの層構成がある。すなわち、第1の具体的層構成としては、前記第1層がTiNx層、前記第2層がSiNx層、前記第3層が SiO_2 層、前記第4層がNiOx層である。

[0010] 第2の具体的層構成としては、前記第1層 がTiNx層、前記第2層がSiNx層、前記第3層が NiOx層、前記第4層がSiO₂層である。

【0011】第3の具体的層構成としては、前記第1層 がSiNx層、前記第2層がTiNx層、前記第3層が SiNx層、前記第4層がTiNx層である。

【0012】第4の具体的層構成としては、前記第1層 がTiNx層、前記第2層がSiNx層、前記第3層が SiO₂層、前記第4層がCr₂O₃層である。

【0013】また、前記第1層または前記第2層に位置する光吸収層の膜厚が $5\sim25$ nmに設定されていることが好ましい。

【0014】また、前記第3層または前記第4層に位置 40 する光吸収層の膜厚が5~60nmに設定されていることが好ましい。

【0015】また、前記光吸収層が、波長が550nmの光に対し、 $45\sim65\%$ の光透過率を有し、膜全体の内面反射率が10%以下とされるように設定することが好ましい。

【0016】なお、上記各層は、上述した各材料を主材料として含むことを意味しており、必ずしも他の不純物を完全に排除することを意味するものではない。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態に係る導 電性反射防止膜を図面を用いて説明する。

【0018】本発明の実施形態に係る導電性反射防止膜は、ブラウン管の表面に形成され、外光のブラウン管表面における表面反射を低減させるものである。その構成は、ガラス基体上に、該ガラス基体側から順に、第1層から第6層まで積層されてなる光反射防止膜であって、第1層と第2層のうち一方が光吸収層として機能するTiNx層、他方がSiNx層からなり、第3層と第4層のうち、一方が光吸収層として機能する遷移金属の酸化物または窒化物からなる層、他方がSiの酸化物または窒化物からなる層からなり、第5層がTiO。層からなり、第6層がSiO。層からなる。

【0019】すなわち、本実施形態の導電性反射防止膜においては、第1層と第2層のうち一方を光吸収層として機能するTiNx層とし、また、第3層と第4層のうち、一方を光吸収層として機能する遷移金属の酸化物または窒化物からなる層とし、さらに、第5層をTiO2層とすることにより、膜全体の光透過率を50%程度とし、本来の表面反射防止効果を良好に維持しつつ内部蛍光面からの光に対する反射率(内面反射率)をも10%以下に低減させることを可能としている。なお、上記光吸収層は、波長が550nmの光に対し、45~65%の光透過率を有するように設定されている。

[0020] また、第1層と第2層のいずれか一方に設けた、光吸収層として機能するTiNx層の厚みは5~25nmに設定するのが望ましく、第3層と第4層のいずれか一方に設けた、光吸収層として機能する遷移金属の酸化物または窒化物からなる層は、その材料によって30 も異なるが5~数十nmに設定するのが望ましい。

[0021] これら光吸収層の膜厚が、上記下限未満の 厚みでは低反射となる波長領域は広がるが、表面反射率 が次第に大きくなり、一方、上記上限を超えると低い表 面反射率となる波長領域が狭くなり、さらに膜厚を大き くすると表面反射率が次第に大きくなってしまう。

【0022】また、上記範囲を超えると内面反射率も次第に大きくなってしまう。

【0023】このため、表面反射率と内面反射率をとも に極めて低い値に設定し得る上記範囲に光吸収層の膜厚 を設定するのが望ましい。

【0024】また、上述した遷移金属としては、チタン (Ti)、クロム(Cr)、ニッケル(Ni)、ジルコニウム(Zr)、ハフニウム(Hf)、バナジウム (V)、ニオブ (Nb)、タンタル(Ta)等が用いられる。

【0025】また、最上層である上記第6層を構成する SiO_2 層は、保護層として機能する。

【0026】なお、上記光吸収層の形成法としては、特に限定されず、CVD法やスパッタ法などを採用でき

50 る。スパッタ法としては、RFスパッタ法や直流反応性

5

スパッタ法が挙げられる。特に、直流反応性スパッタ法 を用い、スパッタガスとして、窒素、希ガスおよび酸化 性ガスからなる混合ガスを用いることが望ましい。

【0027】以下、具体的な数値を用いた実施例により本発明の導電性反射防止膜をより詳しく説明する。

[0028]

【実施例】 <実施例 1 > 実施例 1 に係る導電性反射防止 膜は、図 1 に示す如く、ガラス基体 G 上に、第 1 層とし て窒化チタン(T i N_x)からなる層を、第 2 層として 窒化ケイ素(S i N_x)からなる層を、第 3 層として酸 10化ケイ素(S i O_2)からなる層を、第 4 層として酸化 ニッケル(N i O_x)からなる層を、第 5 層として酸化 チタン(T i O_2)からなる層を、第 6 層として酸化ケ

実施例1

イ素(SiO_2)からなる層を順次積層形成してなるものである。なお、網点を施した領域は光吸収層であることを意味する(<math>OISMID 2 OISMID 4 OISMID 3 OISMID 4 OISMID 4 OISMID 5 OISMID 6 OISMID 6 OISMID 7 O

【0029】ここで、実施例1における、各層の光学定数(複素屈折率を $n\pm i$ kで表した場合の屈折率(n)および消衰係数(k))ならびに幾何学的膜厚(nm)を表1に示す。

【0030】また、この実施例1の導電性反射防止膜の表面反射率、内面反射率および波長550nmの光に対する膜透過率を表1中の右側に示す。

[0031]

【表1】

	物質	光学定数	光学定数(550nm) 膜厚 表面反射	表面反射率	内态反射域	10 海温浓度		
層	170月	n	k	DR FF	公园从37千	77644314	DE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	
6	SiO ₂	1.51	0	94.00	T	2.37%		
5	TiOz	2.61	0	14.38]			
4	NiOx	2.2	0,6	14.00			2.37%	58.04%
3	SiOı	2.51	0	15.40	0.20%			
2	SiNx	2.09	0	35.00				
1	TiNx	21	1.38	10.00				
##	#37	1.52	0	_	7	l l		

基板 ガラス 1.52 0

【0033】<実施例2>実施例2とに係る導電性反射防止膜は、図2に示す如く、ガラス基体G上に、第1 層と 30 して窒化チタン(TiN_x)からなる層を、第2 層として窒化ケイ素(SiN_x)からなる層を、第3 層として酸化ニッケル(NiO_x)からなる層を、第4 層として酸化ケイ素(SiO_2)からなる層を、第5 層として酸

び比較例において同じ)。

化チタン (TiO_2) からなる層を、第6層として酸化ケイ素 (SiO_2) からなる層を順次積層形成してなるものである。

【0034】ここで、実施例2における、各層の光学定数(複素屈折率をn±ikで表した場合の屈折率(n)および消衰係数(k))ならびに幾何学的膜厚(nm)を表2に示す。

【0035】また、この実施例2の導電性反射防止膜の 表面反射率、内面反射率および波長550nmの光に対 する膜透過率を表2中の右側に示す。

[0036]

【表 2 】

実施例2

屋 物質	光学定数(550nm)		膜厚	表面反射率	内部反射率	膜透過率		
raer	790 344	n	k	DC PF	W (M) 7	T TIME CAT T		
6	SiOt	1,51	0	95.00				
5	TiOz	2.61	0	20.47 8.61				
4	SiOz	1.51	0					
3	NiOx	2.2	0.6	14.00	0.11%	3.69%	59.19%	
2	SiNx	2.09	0	40.00	}			
1	TiNx	2.1	1.38	9.00]			
基板	ガラス	1.52	0	-	1			

【0037】さらに、この実施例2の導電性反射防止膜の可視光域反射特性(横軸は入射光の波長(nm)、縦軸は光反射率(%))を図7および8に示す。

【0038】<実施例3>実施例3に係る導電性反射防 のである。 止膜は、図3に示す如く、ガラス基体G上に、第1 層と 【0039】こ して窒化ケイ素 (SiN_x) からなる層を、第2 層とし 数(複素屈折率 て窒化チタン (TiN_x) からなる層を、第3 層として および消衰係数 窒化ケイ素 (SiN_x) からなる層を、第4 層として空 50 を表3 に示す。

化チタン (TiN_x) からなる層を、第5層として酸化チタン (TiO_2) からなる層を、第6層として酸化ケイ素 (SiO_2) からなる層を順次積層形成してなるものである。

【0039】ここで、実施例3における、各層の光学定数(複素屈折率をn±ikで表した場合の屈折率(n)および消衰係数(k))ならびに幾何学的膜厚(nm)をまったニナ

8

【0040】また、この実施例3の導電性反射防止膜の 表面反射率、内面反射率および波長550nmの光に対 する膜透過率を表3中の右側に示す。

【0041】【表3】

実施例3

R	層 物質	光学定数(550nm)		膜厚	李丽石杜宗	内面反射率	膜透過率	
76	物具	ח	k	灰净	双圆汉和华	F7 W W 31 T	BRAIRST	
6	SiOz	1.51	0	79.94	0.04% 0.51%	0.51%		
5	TiO ₂	2.61	0	11.67				
4	TiNx	2.1	1.38	13			0.51%	47.03%
3	SiNx	2.09	0	51.49				
2	TiNx	2.1	1.38	10.9			ı	
1	SiNx	2.09	0	17.78				
基板	ガラス	1,52	Ô	-	<u> </u>			

[0042] さらに、この実施例3の導電性反射防止膜の可視光域反射特性(横軸は入射光の波長(nm)、縦軸は光反射率(%))を図9および10に示す。

[0043] <実施例4>実施例4に係る導電性反射防止膜は、図4に示す如く、ガラス基体G上に、第1層として窒化チタン(TiN_x)からなる層を、第2層として窒化ケイ素(SiN_x)からなる層を、第3層として酸化ケイ素(SiO_2)からなる層を、第4層として酸化クロム(Cr_2O_3)からなる層を、第5層として酸化チタン(TiO_2)からなる層を、第6層として酸化ケイ素(SiO_2)からなる層を順次積層形成してなる

ものである。

【0044】ここで、実施例4における、各層の光学定数(複素屈折率をn±ikで表した場合の屈折率(n)および消衰係数(k))ならびに幾何学的膜厚(nm)を表4に示す。

【0045】また、この実施例4の導電性反射防止膜の表面反射率、内面反射率および波長550nmの光に対する膜透過率を表4中の右側に示す。

20 [0046]

【表4】

実施例4

層	物質 光学定数(550nm) 膜厚 表面反射	表面反射率	内面反射率	电影器取				
n a	160.53	n_	k	EX.PP	SCHOOL ST	7 1 1 1 1 1 1 1	IDEAL A.	
В	SiO ₂	1.51	0	91.84	0.33% 3.94%	3.94%		
5	TiO ₂	2.48	0	38.06				
4	Cr ₂ O ₃	2.3	0.45	24.94			3.94%	54.99%
3	SiO ₂	1.51	0	13.58				
2	SiNx	2.39	0.07	14.32				
1	TiNx	2	0.97	10.00]			
基板	ガラス	1.52	0	•]			

【0047】さらに、この実施例4の導電性反射防止膜の可視光域反射特性(横軸は入射光の波長(nm)、縦軸は光反射率(%))を図11および12に示す。

[0048] <比較例>比較例として、前述した特開平 10-87348号公報記載のものを用いた。

【0049】すなわち、比較例の導電性反射防止膜は、ガラス基体上に、第1層として窒化チタン(TiN_x)からなる層を、第2層として窒化ケイ素(SiN_x)からなる層を、第3層として酸化ケイ素(SiO_2)からなる層を順次積層形成してなるものである。各層の幾何 40学的膜厚は、第1層が18nmに、第2層が9nmに、第3層が72nmに各々設定されている。

【0050】この比較例における、表面反射率、内面反射率および波長550nmの光に対する膜透過率は各々0.53%、16.62%および55.48%であった。

【0051】さらに、この比較例の導電性反射防止膜の可視光域反射特性(横軸は入射光の波長(nm)、縦軸は光反射率(%))を図13および14に示す。

【0052】また、上述した各実施例1~4および比較 50

例についての表面反射率、内面反射率および波長550 nmの光に対する膜透過率を纏めたものを表5に示す。 【0053】

【表 5】

	波長550nmでの分光特性(%)					
	表面反射率	内面反射率	透過率			
従来のCRT用	0.27	8.8	78.9			
フラットCRT用(比較例)	0.02	16.0	52.9			
実施例1	0.20	2.37	56.0			
実施例2	0.11	3.69	59.2			
実施例3	0.04	0.51	47.0			
実施例4	0.33	3.94	55.0			

【0054】この表5および図5~14から明らかなように、本実施例の導電性反射防止膜においては、膜透過率を平面状のプラウン管に最適な値に設定しうるとともに、表面反射率を低い値に維持しながら、内面反射率を大幅に低下させることができる。

【0055】なお、本発明の導電性反射防止膜としては、上記実施例のものに限られるものではなく、各実施例のものに対して、膜厚等も適宜変更することが可能である。

【0056】例えば、実施例1において、第1層および

第4層の幾何学的膜厚は $5\sim25$ nmおよび $5\sim50$ nmの範囲で変更可能である。また、実施例2において、第1層および第3層の幾何学的膜厚は $5\sim25$ nmおよび $5\sim50$ nmの範囲で変更可能である。また、実施例3において、第2層および第4層の幾何学的膜厚は $5\sim25$ nmおよび $5\sim25$ nmの範囲で変更可能である。さらに、実施例4において、第1層および第4層の幾何学的膜厚は $5\sim25$ nmおよび $5\sim60$ nmの範囲で変更可能である。

【0057】また、上記実施例のものでは、第5層を酸 10 構成を示す概略図 化チタン(TiO2)からなる層により、第6層を酸化 「図5】本発明の でイ素 (SiO2)からなる層により形成しているが、 面反射率特性を示これに替え、第5層として、屈折率nが1.9~2.7 【図6】本発明の の他の誘電体からなる層により、第6層として屈折率n 面反射率特性を示が1.35~1.7の他の誘電体からなる層により形成 「図7】本発明の することが可能である。

[0058]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の導電性反 射防止膜によれば、ガラス基体上に、6層構成の光反射 防止膜を形成してなり、第1層と第2層のうち一方を光 20 吸収層として機能するTiNx層、他方をSiNx層と し、第3層と第4層のうち、一方を光吸収層として機能 する遷移金属の酸化物または窒化物からなる層、他方を Siの酸化物または窒化物からなる層とし、第5層を屈 折率nが1.9~2.7の誘電体層とし、第6層を屈折 率nが1.35~1.7の誘電体層としている。すなわ ち、ガラス基体に最も近い第1層または第2層のいずれ かを光吸収層とし、さらにその上に位置する第3層また は第4層のいずれかを光吸収層として2重の光吸収層を 構成し、さらにその上に位置する第5層を上記屈折率の 30 特性を示すグラフ 誘電体層とすることで、膜透過率を所定の値に設定した 状態で、表面反射率を低い値に維持しながら、内面反射 率を大幅に低下させることを可能としている。

【0059】これにより、平面状のブラウン管に形成する導電性反射防止膜としての条件を満たしつつ、従来技術で問題となっていたゴースト像の発生を防止すること

ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1に係る導電性反射防止膜の層 構成を示す概略図

【図2】本発明の実施例2に係る導電性反射防止膜の層 構成を示す概略図

【図3】本発明の実施例3に係る導電性反射防止膜の層構成を示す概略図

【図4】本発明の実施例4に係る導電性反射防止膜の層 構成を示す無吸図

【図5】本発明の実施例1に係る導電性反射防止膜の表面反射率特性を示すグラフ

【図6】本発明の実施例1に係る導電性反射防止膜の内 面反射率特性を示すグラフ

【図7】本発明の実施例2に係る導電性反射防止膜の表面反射率特性を示すグラフ

【図8】本発明の実施例2に係る導電性反射防止膜の内面反射率特性を示すグラフ

【図9】本発明の実施例3に係る導電性反射防止膜の表面反射率特性を示すグラフ

【図10】本発明の実施例3に係る導電性反射防止膜の 内面反射率特性を示すグラフ

【図11】本発明の実施例4に係る導電性反射防止膜の 表面反射率特性を示すグラフ

【図12】本発明の実施例4に係る導電性反射防止膜の 内面反射率特性を示すグラフ

【図13】比較例に係る導電性反射防止膜の表面反射率 特性を示すグラフ

【図14】比較例に係る導電性反射防止膜の内面反射率 特性を示すグラフ

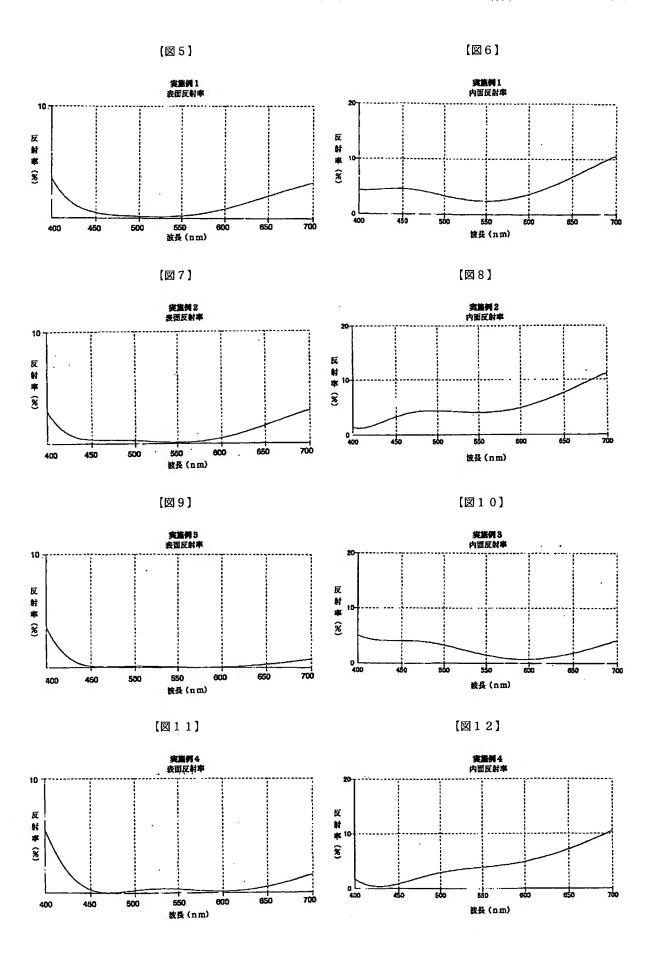
【図15】従来技術の問題点を説明するための図 【符号の説明】

G、12 ガラス基体

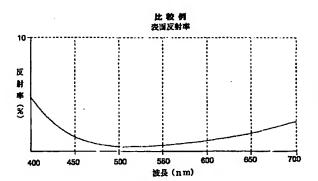
11 反射防止膜

13 蛍光層

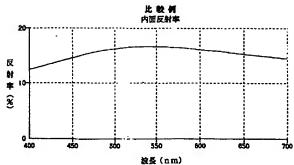
[図1] 【図4】 【図2】 【図3】 安第例1 夹施例 2 寒集倒4 実施例3 6層 SIO. SIO SIO, 6磨 SIO₂ 6層 6層 TIO₂ 5億 TIO₂ 5層 TIO TIO₂ 5層 5層 NEOX Cr₂O₂ 4层 S102 4層 TUX 4層 4層 KOIN SiOg 3厘 SINX SIO2 3/ 3厘 3層 SINX SINX TEXX 2層 2層 SINX 2周 2層 TBUX TBIX Tasix 1.00 1周 1層 SINX 1層 a G G G



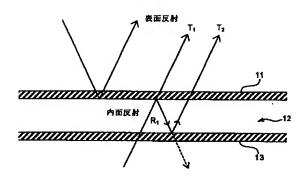




【図14】



【図15】



フロントページの続き

(72)発明者 中岡 拡明

栃木県佐野市小中町700番地 佐野富士光 機株式会社内 (72)発明者 金谷 元隆

栃木県佐野市小中町700番地 佐野富士光 機株式会社内

Fターム(参考) 2K009 AA09 AA12 BB02 CC02 CC03 DD04 EE03